

Panne de soudage en biseau (forme tournevis) 30° 0,8 mm Micro Fine, série K - Thermaltronics K75CH008

Réf. article WL37635

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage en biseau 30°, Micro Fine de 0,8 mm de large pour la série K de Thermaltronics, sans plomb et conforme RoHS. Compatible avec les fers à souder SHP-K et SHP-KM, température de service de 350 à 398 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Panne de soudage en biseau (forme tournevis) 30° K75CH008 de la série K de Thermaltronics est une panne de rechange sans plomb d'une largeur de 0,8 mm pour les travaux de précision dans la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Largeur de panne de 0,8 mm pour un transfert de chaleur ciblé sur la soudure
- Température de service de 350 à 398 °C, idéale pour le soudage sans plomb
- Montage direct sur les fers à souder SHP-K et SHP-KM sans modification
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL37635
Référence fabricant	K75CH008
Fabricant	Thermaltronics
Série	Série de pannes K

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Plage de température	350 - 398 °C
Forme de la panne	en biseau 30°, Micro Fine
Largeur de la panne	0,8 mm
Longueur de la panne	13 mm
Fer à souder compatible	SHP-K, SHP-KM
Type	Panne de soudage
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Convient à la réparation, à la reprise et au soudage de série en fabrication électronique avec les stations et unités d'alimentation des séries TMT-2000 et MFR.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers à souder SHP-K et SHP-KM. Utilisable avec TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 avec SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 avec SHP-KM. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD.